PASJ2023 FRP05

重イオンビーム照射による SiC センサーワイヤー試験 SiC SENSOR WIRE TEST BY HEAVY ION BEAM IRRADIATION

明午伸一郎 *,A),山口 雄司 A)

Shin-ichiro Meigo ^{*,A)}, Yuji Yamaguchi ^{A)} ^{A)} J-PARC Center, Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

Abstract

Many countries have proposed an accelerator-driven transmutation system (ADS) using a high-intensity proton accelerator such as beam power with 30 MW. Also, multi-mega W facilities exceeding 1 MW, such as European Spallation Neutron (ESS), have been constructed worldwide. To deliver the beam safely, a profile monitor to observe the beam correctly introduced to the target plays an important role. Although the beam profile monitor consisting of multi-wires of silicon carbide (SiC) steadily observes at J-PARC MLF, the damage to the wire is expected to be remarkable in the future high-power beam operation. Therefore it is essential to evaluate the damage to the wire quantitatively. For the development of the profile monitor, a beam test was conducted using heavy ion irradiation to accelerate damage on the sensor wires of SIC.

1. 頭語

日本原子力研究開発機構 (JAEA) では、原子炉で生 じるマイナーアクチノイド (Np, Am など)の廃棄物 の有害度低減のために、運動エネルギ 1.5 GeV となる 30 MW の大強度陽子加速器を用いた核変換システム (Accelerator Driven System: ADS) [1] を開発しており、ベ ルギーや中国でも同様な施設が開発されている。ADS では液体金属となる鉛ビスマス共晶体 (LBE) を有力な 候補の一つとしており、加速器の真空領域と LBE の境 界となるビーム窓の損傷が重大な研究課題の1つとな る。J-PARC では、ビーム窓材のなどの損傷評価や ADS のための基礎研究のために核変換の実現性のための実 験施設の建設 [2] が計画されている。LINAC の 400 MeV の負水素イオンビームの繰り返しを 25 Hz から 50 Hz に アップグレードし、25 Hz のビームを新規の陽子ビーム 照射施設に入射し ADS や様々な材料開発に向けた試験 を行う計画としている。材料の損傷指標として、原子あ たりのはじき出し (dpa: displacement per atom) で表記さ れる。ADSに用いられる材料は、年間に20dpa程度と高 い損傷を受ける。このため、ADSの材料開発には約20 dpa 程度となるビーム照射施設が必要となり、J-PARC の核変換ディビジョンでは陽子ビーム照射施設[3]の建 設計画を進めている。本施設では、30 μA/cm² [4,5] と ADS で用いられる高い電流密度を持つビームを標的に 入射する予定である。

大強度陽子を用いた施設において、安定したビーム 運転を行うためには、標的直前に設置したビームモニ タが重要な役割を果たす。J-PARC センター [6] の物質 生命科学実験施設 (MLF) 内に設置した核破砕中性子 源 [7] 及びミュオン源 [8] では、MLF では 800 kW 以上 の大強度ビーム運転を開始し、短期間の 1 MW のビー ム運転試験に成功した。MLF では 2 章に記載したよう に SiC ワイヤを複数用いたマルチワイヤ型プロファイ ルモニタを用いており、2019 年 7 月に実施した 1 MW のビーム試験においてピーク電流密度を 6 µA/cm² と し、10 時間程度問題なく 98% 以上の稼働率で運転でき

* meigo.shinichiro@jaea.go.jp

ることを示した。MLF では、今後さらに 600 kW 以上の 大強度ビーム運転の長期運転を予定しており、計画さ れる大強度ビーム運転のためにはビームモニタの長期 間使用における損傷の評価が重要となる。

また、J-PARC センターでは物質・生命科学のさらな る探求のために、中性子及びミュオンを供給する第2 ターゲットステーション (TS2)の建設が計画されてい る。TS2 では MLF に比べ中性子等の生成輝度を 10 倍 程度向上させることを狙い、ビーム径は MLF より小さ くし電流密度を MLF の数倍とする計画となる。

J-PARC の将来施設や ADS において、MLF より大電 流密度の使用が予定され、ビームモニタに用いられる SiC ワイヤの損傷評価が重要となる。本研究では数 GeV 陽子に対し約 10⁶ 倍の損傷率を与える重イオンビーム を用いて、プロファイルモニタの特性試験を行った。

2. MLF における標的近傍のビームモニタ

2.1 陽子ビーム窓に設置したビームモニタ

J-PARC の物資・生命科学実験施設 (MLF) の核破砕中 性子源におけるビーム運転では、中性子源の標的に入 射する陽子ビームの状態を継続的に観察することは重 要となる。このため、標的直前には常時ビームを測定す るビームモニタの設置が必要となる。標的で生成した 中性子等によりモニタは高度に放射化するため、モニ タは定期的に遠隔操作による交換が必要となる。また、 核破砕中性子ターゲットで発生した中性子の遮蔽のた め、モニタには遮蔽が必要となる。交換作業の煩雑さ や遮蔽の減少を目指し、MLF ではビームモニタは加速 器の真空領域と中性子ターゲット周囲のヘリウム領域 (ヘリウムベッセル)との間の物理的分離として機能す る陽子ビーム窓 (Proton Beam Window: PBW) [9] に設置 した。陽子ビーム窓には、ピローシールと呼ばれる膨 張可能な真空シールを有し、これにより遠隔操作によ り窓とモニタを一体で交換することが可能となる。陽 子ビーム窓は標的中心から 1.8 m となる近傍に設置し、 標的に入射するビーム状態を観測することが可能とな る。なお、MLF と類似した陽子ビーム窓構造は核変換 の実験施設においても使用する予定である。

陽子ビーム窓の真空側には炭化ケイ素 (SiC)のワイヤ

PASJ2023 FRP05

を用いたマルチワイヤプロファイルモニタ (Multi Wire Profile Monitor: MWPM) [10,11] を設置した。MWPM の 各ワイヤの感度を較正のため、狭い幅のビーム走査に より校正を行った。この結果、個々のワイヤの感度のば らつきは最大でも 6% 以下であった。標的におけるピー ク電流密度は MWPM の測定結果から導出し、MLF で は一定以上のピーク電流密度を持つ場合には、Machine Protection System (MPS) によりビームが自動的に停止 する。

標的周辺部のビーム測定のため、ビームハローモニ タも陽子ビーム窓に配置されている。ビームハローモ ニタを Fig.1 に示す。ビーム運転において標的のピー ク電流密度の低減が重要な一方で、冷却系統が十分で ない反射体や遮蔽体などの標的周辺部の電流密度も低 く抑える必要があるため、ビームハロー強度の測定は 重要となる。標的周辺部には、冷却水により強制的に 冷却を行わない遮蔽体などもあるために、許容できる 発熱密度は1W/cm³以下となり、これを超えないビー ム運転が必要となる。ビームハローの絶対強度を観測 するために、陽子ビーム窓のビーム入射周辺部に配置 した銅ストリップに熱電対を接合した熱電対型ハロー モニタを設置した。25 Hz の 5 分程度のビーム運転に伴 う温度上昇から周辺部の発熱密度が断熱近似により直 接測定できるようにしており、標的周辺部のビーム強 度の定量測定を可能としている。

ただし、熱電対で発熱密度を測定するためには、大強 度ビームの約数分間の運転が必要となるため、ビーム 調整時の即座な判断ができない。この判断を容易にす るため、銅ストリップから生じる二次電子を測定する 二次電子型ハローモニタも設置している。二次電子型 ハローモニタから生じる電流は、既に熱電対型ハロー モニタの測定結果により規格化されており、わずか数 発のビームにより発熱密度が導出可能ととなり、これ によってわずか数発のビーム調整により運転の継続が 可能か判断している。このビームモニタシステムによ り MLF の大強度ビーム運転が可能となり、本システム は J-PARC の新施設や実機の ADS においても利用され るものと考えられる。

大強度ビーム運転においてビームハローモニタは重 要な役割を担う。ハローモニタの熱電対により測定さ れた温度に何らかの異常がある場合には、MPS により ビームが自動的に停止する。実際に 2018 年 5 月に、RCS から水銀標的へのビーム輸送系 (3NBT) に用いる四極磁 石において、一つのコイルに層間短絡が発生し四極磁 場の約30%が喪失した。また中心磁場が変位したため、 標的でのビームの水平および垂直位置が約 20 mm 変位 した。ビーム位置変異に伴い、標的周辺の発熱が一時的 に増大したものの、ビームハローモニタにより異常が 直ちに検知されビームを問題なく停止できた。ビーム 異常時におけるさらなる安全性強化のため、プロファ イルモニタによるビーム位置の変異が観測された場合 に、直ちにビームを停止するシステムを導入した。本 システムにより、さらに安心できるビーム運転が可能 となった。

陽子ビーム窓に配置した MWPM は固定式であり常 時ビームを受け、ビーム位置とその幅を常時観測する ため、ワイヤには長期間の耐久性が要求される。1 号機



(a) Beam monitors placed at the PBW

(b) Halo monitor

Figure 1: Mulit-Wire Profile Monitor (MWPM) and beam halo monitors placed at the Proton Beam Window (PBW). (a) Whole view of the MWPM and halo monitors. (b) Close up of the thermocouple type of beam halo monitors.

の陽子ビーム窓のプロファイルモニタは、冗長性を持 たせるために、SiC(直径 0.1mm) とタングステン (W) ワ イヤ(直径 30 µm)を用いた2種類のワイヤによるモニ タを用いた。陽子ビーム窓1号機の使用中に、Wワイ ヤから信号を発しない事象があったため、2 号機以降は SiC ワイヤのみの使用とした。2008 年より陽子ビーム 窓とモニタ1号機の使用を開始し、2013年秋に2号機 に交換した。2 号機のビーム窓やモニタは、2017年の 夏まで使用し積分強度で2GWhのビームが照射した。 2017 年秋に 3 号機に交換し、2019 年の夏まで 4.5 GWh の積分強度のビームを照射した。さらに 2019 年夏に 4 号機に交換し、今年の夏まで 10 GWh の積分強度のビー ムが照射された。陽子ビーム窓に設置したモニタは、こ れまで 10 GWh の積算出力を受けたものの、応答出力 には特に異常はなく、照射後の目視検査では特に深刻 な損傷は見られなかった。なお、2 号機の使用後のワイ ヤにおいて僅な延び観察され、ビーム入射及び停止の 繰り返しに伴うワイヤの周期的な熱膨張によって引き 起こされたものと思われる。このため、3 号機のモニタ には熱膨張を吸収するスプリングをワイヤ支持部に用 い、延びの防止を行った結果、ワイヤの延びは特に観 測されず、延びの問題は解決できたと考えられる。

2.2 SiC ワイヤ

二次電子を放出する高感度のワイヤの材料としては、 通常の場合に電子の放出量が大きく、高温融点を有す るタングステン線が選択される。本システムでは、炭化 ケイ素 (SiC) が放射線の高耐性のために選択され、SiC は約 80 dpa [12] までの損傷に耐えうるデータもある。

大強度加速器施設においてモニタに用いられるワイ ヤと陽子との相互作用によるビーム損失が重要な問題 となるため、ワイヤ材にはビーム損失が少ないものが 望まれる。本プロファイルモニターのように、ビーム に直接照射される材料の場合には、クーロン散乱によ る影響が支配的となる。この角度微分断面積はワイヤ の原子番号の2乗に比例するため、プロファイル計測 に一般的に用いられるタングステンの原子番号は74と なるのに対し、SiCの平均原子番号は約10と低くSiC の陽子散乱断面積はタングステンの約2%となる。し たがって、原子番号の低い SiC は、ビーム損失および ビーム散乱の影響に対して有利となる。ただし、SiCの数 GeV 陽子に対する劣化の影響は未知となるため、照射に伴う影響を定量的に測定することが必要となる。 理想的にはこの試験はこの施設は数 GeV 陽子を照射する施設は [3]J-PARC で検討しているものの、まだ建設 されていない。そこで、重イオンビームを用いた試験 を実施した。

3. ビーム照射による SIC の損傷評価

MLF において、SiC(密度 3.4 g/cm³)を用いたプロファイルモニタのワイヤは最大で 10 GWh までの照射量において問題ないことが確認されたが、今後長時間継続する 1 MW の大強度ビーム運転において損傷劣化が生じること可能性がある。また、複合的な連鎖反応により時間とともにこの劣化が加速する可能性もある。陽子ビーム自身の寿命は、これまで行われた照射後試験により、積算の陽子線束が 2×10²¹ cm⁻² まで健全性が保たれることが予想される [9]。これは積分強度に約20 GWh に相当し約3年間の時間に相当する。

一方、SiC ワイヤの重イオンビーム照射は高エネル ギー陽子に比べ、高い阻止能を持つため、放射線損傷 を効率的に与えることができる。SiC ワイヤの耐放射線 性を確認するためには、重イオンビームによる試験を 行うことが効果的に損傷に起因する影響を評価できる。 さまざまなイオン種のビーム照射により、SiC が受ける はじき出し損傷率 (dpa 断面積)を PHITS コードを用い て計算した。この結果を Fig. 2 に示す。図では横軸に SiC ワイヤ中での深さ、縦軸に dpa を生成する断面積を 示す。J-PARC における実験 [13-15] により、数 GeV 付 近の陽子による dpa 断面積は、妥当なものであること が確認されている。400 MeV から 3 GeV までの運動エ ネルギーを有する陽子に対し、10.5 MeVのNi ビームは ブラックピーク付近で約106倍の損傷を試料に与える ことができる。本手法は効率的に損傷を材料に付与す ることができるため、核融合や原子炉における材料研 究でも同様な手法を用いて進められている。本研究で もこの手法を用い、SiC ワイヤの二次電子放出率の低下 を測定し、放射線損傷に対する SiC のワイヤの耐久性 を調べた。



Figure 2: Calculation result of dpa induced on SiC wire for various beam conditions.

はじきだし損傷は SiC 内で異なるため、どの深部で 生じた損傷を指標とすべきか検討が必要となり、特に ブラックピークの位置と二次電子の放出過程を考慮す る必要がある。SiC の電離は入射イオンビームが停止す るブラックピーク周辺における深さ (2~12 µm) で最大 となる。一方、はじき出し損傷は Fig. 2 のように表面と ピークで約 10 倍異なり、どの深さによる影響が支配的 か明確にするため、パラメータを変えた測定が必要と なる。そこで、本研究では入射イオン種および線エネ ルギー付与 (LET) に対する影響を明確にするため、Ni および Xe イオンビームを用いて試験を実施した。

3.1 TIARA における Ni ビーム照射試験

SiC ワイヤの耐放射線性を確認するため、我々は量 子科学技術研究開発機構 (QST) 高崎量子応用研究所の イオン照射施設 (TIARA) のタンデム加速器を用いて、 SiC ワイヤへの重イオン入射試験を行った。入射粒子に は、全運動エネルギ 10.5 MeV となる ⁵⁸Ni³⁺ ビームを 用いて試験を行った。これにより単位粒子束あたりで 数 GeV 陽子に対し、約 10⁶ 倍の損傷を試料に与え、モ ニタ材料のビームに起因する損傷の加速試験を行った。 ビーム照射は約4時間程度行い、入射 Ni イオンの電流 は、直径 2 mm の開口を持つファラデーにより測定し、 照射において 22 pnA となった。ワイヤに入射するビー ム電流密度の均一性を保つため、1 kHz の周波数を持つ ビームスキャナーにより水平方向に約 2 mm 掃引した。

実験で用いたセットアップの概念図を Fig. 3 に示す。 SiC ワイヤはカプトンテープにより電気的に絶縁した 状態で垂直方向に張り、これに Ni イオンビームを入射 した。SiC ワイヤにピコアンメータ (Keithley 6487J およ び6514)を接続し電流を測定した。また、照射中の相 対的なビーム電流測定のため SiC ワイヤ下流には、絶 縁したステンレス板 (SS304) を設置し、照射のイオン ビームの相対的な値もピコアンメータにより測定した。 照射中の温度を観測するため、サーモビューワーで温 度を測定した。ステンレス板で生じた電子の SiC ワイ ヤへの流入を防ぐために、ワイヤはステンレス板から 26 mm 程度離し、カプトンテープにより端部を絶縁し 垂直方向に張った。なお、試験的に He イオンビーム (1 MeV)の照射も行ったが、この際にワイヤとステンレス 板の距離を十分に設けなかったため、二次電子の計測 が正しくできなかった。



Figure 3: Experimental setup.

Proceedings of the 20th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 29 - September 1, 2023, Funabashi

PASJ2023 FRP05

実験で用いた試料周辺の様子を Fig. 4(a) に示す。 MLF と同様に、Goodfellow 製のタングステン直径 ϕ 10 μ m に化学気相成長法 (CVD) によりコーティングした SiC ワイヤ (直径 0.1 mm) を用いた。照射装置は遠隔操作に より垂直駆動できるようになっており、SiC 上部には直 径2mmの複数のファラデーカップ群を装備しており、 この測定値より絶対的なビーム電流を決定した。ファ ラデーカップの前面には、アクリル板を設置しており、 ビームによる発光分布によりプロファイルを測定した。 上流には AC でビームをスイープするスキャナーが装 備されており、ビーム直径が約3mmになるように調整 した。なお、スイープなしの場合には直径は1mm 程度 となり、全ての電流はファラデーカップにより測定す ることができた。スイープしたビーム面積で除するこ とによりワイヤに入射する電流密度を得た。実験で用 いたサーモビューワーを Fig. 4(b) に示す。 ビーム照射中 の SiC の温度をサーモビューワーで測定した。照射中 の温度は約 100°C 程度と MLF で想定される ~ 1000°C に比べ十分に低い温度であった。



- (a) SiC wire and complex of Faraday (b) Thermo viewer cups
- Figure 4: Photo of the experimental setup at TIARA, (a) SiC wire and Faraday cup to observe the beam current, (b) Thermo viewer to observe the temperature of sample.

3.2 JAEA タンデムにおける Xe ビーム照射試験

JAEA のタンデム加速器を用いて TIARA と同様な試 験を行った。実験では、¹³⁶Xe⁺¹⁴イオンビーム (200 MeV, 22 pnA)を用いて試験を行った。TIARA のタンデムと 同様にビームスキャナーを用いて、照射位置でのビー ムを均一にした。実験に用いたセットアップを Fig.5 に 示す。紙面の都合上、図では上下方向を左右方向とし て表示している。図の中心に SiC ワイヤを窒化アルミ ニウム製のフレーム上に設置し、ピコアンメータで SiC ワイヤに生じる二次電流を観測した。本照射装置も遠 隔操作による駆動機構により、ビーム照射位置を変更 できる。図の右側にアルミナからなる発光体を設置し、 ビーム調整時には発光によりビーム位置とプロファイ ルを調整した。詳細なビーム形状取得のため、図には 見えないさらに右側にカプトンテープを設置し、短時 間のビーム照射によりカプトンテープにビームの跡を 焼き付け、ビームの形状を測定した。本実験でも SiC ワ イヤ下流に絶縁したアルミニウム板を設置し、入射す

る相対的なビーム電流を同時に測定した。



Figure 5: Setup of beam irradiation at JAEA Tokai Tandem.

3.3 照射試験の結果

SiC ワイヤに Ni および Xe ビームを照射しワイヤか ら生ずる二次電子電流の放出率とその時間的振る舞い を測定した。入射ビームに対する SiC ワイヤの二次電 子電流の測定結果を、Fig. 6 に示す。図では、SiC ワイ ヤの電流測定を下流の金属板で測定した相対的なビー ム強度で割った値を縦軸に示している。SiC ワイヤによ るビーム電流の計測値は、照射に伴い 6% の減少を示 すものの長期間において安定した結果となった。



Figure 6: SiC wire electron emission with beam irradiation of Ni 10.5 MeV and Xe 200 MeV.

3.4 二次電子放出率に関する考察

二次電子放出率の減衰をはじき出し損傷 (dpa)の関 数として考察した。dpa は、はじき出し断面積に積算粒 子束の積分で評価した。ビームにより電離で生じた二 次電子は、数十 eV 程度のエネルギーとなることが考 えられ、電子の飛程は十分長くないと考えられる。そ の一方、二次電子の殆どはブラックピーク周辺で生じ、 これが SiC 媒質内の移動後に放出されることも考えら れる。Ni および Xe の SiC の深さ方向における dpa の 振る舞いは、Fig. 2 に示すようにビーム種とそのエネル ギーにより異なる。Xe の場合には表面に対しブラック ピーク部の dpa は約 50 倍となるのに対し、Ni の場合に は約 10 倍程度となるため、損傷評価をどの深さで評価







(b) Bragg peak

Figure 7: Electron emissivity of SiC due to beam irradiation as a function of dpa, (a) dpa at the surface of SiC, (b) dpa at the Bragg peak.

すべきか疑問となる。数 GeV 陽子に対する影響に換算 するためには、この dpa 評価を明確にする必要がある。

Ni および Xe ビーム照射における SiC の二次電子放 出率の振舞いを、表面およびブラックピークにおける dpa の関数として Fig. 7 に示す。表面近傍の dpa に基づ く評価 (Fig. 7(a))は、dpa に対する Ni と Xe ビームによ る二次電子放出率の減衰傾向が一致せず、この損傷評 価は適切でないと考えられる。一方、Fig. 7(b)に示すブ ラックピークの dpa に基づく評価では、両者ビームの 減衰傾向が概ね良い一致を示している。このため、ブ ラックピークでの dpa に基づく電子放出理の評価のほ うが適切と思われる。この結果、約 30 dpa の照射に対 し SiC の二次電子放出率は約 6% 程度の減衰すること となる。重イオンと陽子ビームの照射に伴う効果はま だ未知のファルターがあるため、今後 MLF の SiC ワイ ヤに対しビームスキャンを施し詳細な二次電子放出率 を評価することにより明確になると考えられる。

3.5 ワイヤ断面観察および分析

照射効果を明確にするため、未照射および TIARA で 照射した SiC ワイヤに対し、走査型電子顕微鏡 (SEM) およびエネルギー分散型分光分析器 (EDS) により、ワ イヤ断面の観察および元素分析を実施した。SiC ワイヤ は、中心に W 芯部およびその周辺に SiC 部で構成され ていることが明確に確認できた。放射線照射と未照射 のワイヤの比較により寸法の変化は観測されず、また 照射部の粗化等は観測されなかった。さらに元素分析 の結果、放射線照射に伴う特に有意な違いは観測され なかった。

4. 結語

ADS や J-PARC で計画される大強度加速器施設にお ける安定したビーム運転のため、標的付近に設置する Si ワイヤを用いたビームプロファイルモニタの開発を TIARA タンデム加速器および JAEA タンデム加速器を 用いた重イオンビーム照射試験を行った。表面におい て 2.5 dpa およびブラックピークにおいて 30 dpa の損傷 に対し、約 6% の二次電子放出率の低下にとどまった。 控え目な値となる SiC 表面における損傷量 (2.5 dpa) は、 MLF および ADS で使用されるモニターに対し、それぞ れ 3 年および 1 年における照射量に相当し、少なくと もこの期間の使用において問題ないものと考えられる。

謝辞

数々の助言およびご協力をくださいました JAEA の 大久保成彰氏、石川法人氏、および井岡郁夫氏、また TIARA および JAEA のタンデム加速器のオペレータに 深く感謝いたします。本研究は、核変換技術研究開発 補助事業によって得られた成果を含む。

参考文献

- T. Mukaiyama *et al.*, "Review of Research and Development of Accelerator-Driven System in Japan for Transmutation of Long- Lived Nuclides", Prog. in Nucl. Energy, **38** 1-2, 107, 2001.
- [2] H. Oigawa et al., "Conceptual Design of Transmutation Experimental Facility", Proc. Global2001, Paris, France, 2001.
- [3] J-PARC センター 核変換ディビジョン,"J-PARC 陽子 照射施設検討に関する研究会", 2023 年 7 月 27 日. https://kds.kek.jp/event/46735
- [4] J-PARC センター 核変換ディビジョン, "J-PARC 核変換実験施設 技術設計書", JAEA-Tech. 2017-003, 2017.
- [5] S. Meigo, J. Nucl. Matler: , vol. 450, pp. 8-15, 2014.
- [6] The Joint Project Team of JAERI and KEK, JAERI-Tech 99-56, 1999.
- [7] Y. Ikeda, Nucl. Instr. Meth. A, vol. 600, pp. 1-4, 2009.
- [8] Y. Miyake et al., Physica B, vol. 404, pp. 957–961, 2009.
- [9] S. Meigo et al., J. Nucl. Matler. , vol. 450, pp. 141–146, 2014.
- [10] S. Meigo et al., Nucl. Instrum. Meth. A, vol. 562, pp. 569–572, 2006.
- [11] S. Meigo et al., Nucl. Instr. Meth. A, vol. 600, pp. 41–49, 2009.
- [12] G.E. Youngblood *et al.*, J. Nucl. Mater, vol. 258–263, pp. 1551–1556, 1998.
- [13] H. Matsuda et al., J. Nucl. Sci. Technol., vol. 57, pp. 1141–1151, 2020.
- [14] S. Meigo et al., EPJ Web Conf., vol. 239, 06006, 2020.
- [15] S. Meigo et al., EPJ Web Conf., vol. 284, 05001, 2023.